（削る）	（削る）
（略）	（略）

別表第十一の五（第六十二条の三関係）
特級の技能検定に係る技能検定試験の試験科目

検定職種	学科試験	実技試験
（略）	（略）	（略）
非接触除去加工	一～七　（略） 八　非接触除去加工に関する現場技術	（略）
（略）	（略）	（略）
電気機器組立て	（略）	（略）
シーケンス制御	一　工程管理 二　作業管理 三　品質管理 四　原価管理 五　安全衛生管理及び環境の保全 六　作業指導 七　設備管理 八　シーケンス制御に関する現場技術	一　工程管理 二　作業管理 三　品質管理 四　原価管理 五　安全衛生管理 六　作業指導 七　設備管理
半導体製品製造	（略）	（略）
（略）	（略）	（略）

別表第十二（第六十二条の三関係）
一級の技能検定に係る技能検定試験の試験科目及びその範囲

検定職種	学科試験	実技試験
（略）	（略）	（略）
非接触除去加工	一　非接触除去加工一般 非接触除去加工の原理、種類及び特徴並びに非接触除去加工機の種類及び用途	次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目 一～三　（略） 四　レーザー加工作業 レーザー加工方案 プログラミング レーザー加工作業時間の見積り
（略）	（略）	（略）

陶磁器製造	製作等作業試験
（略）	（略）

別表第十一の五（第六十二条の三関係）
特級の技能検定に係る技能検定試験の試験科目

検定職種	学科試験	実技試験
（略）	（略）	（略）
放電加工	一～七　（略） 八　放電加工に関する現場技術	（略）
（略）	（略）	（略）
電気機器組立て	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
半導体製品製造	（略）	（略）
（略）	（略）	（略）

別表第十二（第六十二条の三関係）
一級の技能検定に係る技能検定試験の試験科目及びその範囲

検定職種	学科試験	実技試験
（略）	（略）	（略）
放電加工	一　放電加工一般 放電加工の原理 放電加工機の種類、機能及び用途 放電加工による加工品の種類及び用途 電極材料の種類、性質及び用途 放電加工液の種類、性質及び用途 放電加工作業時間 潤滑方式 （略）	次の各号に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目 一～三　（略） （新設）
（略）	（略）	（略）